# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11) 特許出願公開番号

特開平4-229962

(43)公開日 平成4年(1992)8月19日

| (51) Int.Cl. <sup>5</sup> |       | 識別記号  | 庁内整理番号  | FΙ | 技術表示箇所 |
|---------------------------|-------|-------|---------|----|--------|
| H01R                      | 9/07  | В     | 6901-5E |    |        |
|                           | 23/66 | D     | 6901-5E |    |        |
|                           | 23/68 | 302 Z | 6901-5E |    |        |

## 審査請求 未請求 請求項の数1(全 10 頁)

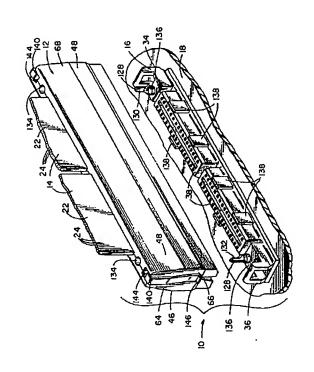
| (21)出願番号  | <b>特願平3-169108</b> | (71)出願人                                 | 390028635             |
|---|--------------------|---|-----------------------|
|   |                    |   | アンプ インコーポレイテツド        |
| (22)出顧日   | 平成3年(1991)6月14日    |   | AMP INCORPORATED      |
| (=-, <b>=-</b> , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, |                    | 1                                       | アメリカ合衆国 ペンシルバニア州      |
| (31)優先権主張番号   | 07/538, 284        |   | 17105 ハリスバーグ フレンドシツブ  |
| (32)優先日   | 1990年6月14日         |   | ロード 470               |
|   | 米国 (US)            | (72)発明者                                 | ポール・ピーター・シウインスキー      |
| (OU) QUIELLA  | ME (00)            | (, =, , , , , , , , , , , , , , , , , , | アメリカ合衆国 フロリダ州 34642 セ |
|   |                    |   | ミノール 101番アベニユー ノース    |
|   |                    |   | 12108                 |
|   |                    | (74) 伊班人                                | 弁理士 福山 正博             |
|   |                    | (II) VEX                                | 八左工 開田 正代             |
|   | ·                  |   |                       |
|   |                    |   |                       |

# (54) 【発明の名称】 フラツトケーブル用電気コネクタ

## (57)【要約】

【目的】複数のマルチ導体フラットケーブルのワイヤを 他の電気コネクタに簡易に且つ経済的に接続可能とす

【構成】複数の絶縁プロックの各プロックに、関連する 1つのマルチ導体フラットケーブルのワイヤと接続され る複数の信号コンタクトを設け、単一ハウジングによ り、これら複数の絶縁ブロックを相互に固定位置に支持 し、接続すべき他の電気コネクタと解放可能に結合する ことによって、複数のマルチ導体フラットケーブルに内 **蔵されたワイヤを上記他の電気コネクタに接続する。** 



10

1

#### 【特許請求の範囲】

複数のマルチ導体フラットケーブルのワイヤを他の電気コネクタのコンタクトに接続する電気コネクタであって、複数の絶縁プロックと、該絶縁プロックの各プロックを通って延び、関連する1つのマルチ導体フラットケーブルのワイヤと接続される複数の信号コンタクト及び接地パスと、前記複数の絶縁プロックを相互に固定位置に支持し、前記他の電気コネクタと解放可能に結合する手段を有する共通ハウジングと、を具えることを特徴とするフラットケーブル用電気コネクタ。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電気コネクタに関し、 特に複数のマルチ導体フラットケーブルの導電ワイヤを 印刷回路板のトレースに接続するフラットケーブル用電 気コネクタに関する。

[0002]

【従来の技術】平坦絶縁ウェブ内に多数のワイヤを内蔵 させた新しい電気ケーブルの発達は、コンピュータ、通 信デバイス及び電子産業に顕著な影響を与えている。こ れらケーブルは、高密度に配設された細平行ワイヤを用 いて製造され、電源や電気信号の伝送用として用いられ る。小型で取扱いが容易というフラットケーブル自身の 明らかな利点はあるものの、かかるフラットケーブル は、機械的、電気的に種々欠点を呈する。機械的な面で は、ワイヤの細さやワイヤ間隔が高密度であると、一般 にコネクタのような他の電気部品への個々のワイヤを接 続する際に、ワイヤの取扱いを困難にする。更に、これ らの中心間隔は、非常に狭いので、一般に使用されてい る電気素子用の標準中心間隔と必ずしも一致せず、相互 30 接続の問題が生ずる。より細く、より近接配設されたワ イヤをもつ更に小型なケーブルの開発及び各コネクタ毎 の多数ワイヤの必要性は、かかる小型ケーブルとコンパ チブルなコネクタの設計を複雑化するだけでなく機械的 問題も悪化させる。電気的観点では、特に信号伝送目的 でフラットケーブルが用いられているときには、ワイヤ 中心の近接配置は、髙精度な信号伝送が行われる特殊な 用途では、正確でなければならない。同様に重要なこと は、フラットなマルチ複数ワイヤケーブルがコネクタと 成端されるときには、かかるコネクタは、伝送信号の特 40 性インピーダンスを結合されている電子デバイスととも にケーブルに整合させつつ、調整するように設計されな ければならない。

【0003】従来のかかるコネクタデバイスは、通常40接続が限界であった。しかしながら、技術の進歩に伴い、顧客は40接続以上をもつコネクタを必要とするようになっている。100以上の接続数をも要望されており、将来は利用できる接続数に関しては殆ど制限がなくなる。本発明は、本願と同一出願人に譲渡された米国特許第4,747,787号明細書に説明されているようなデバイ50

2

スを改良したもので、多数のピンをもつ複数のマルチ導体を適切に位置付けるものである。ただ1つの制限は、マルチ導体フラットケーブルの製造者により製造できる電気ケーブルの数である。産業標準は、かかる製造者の製造能力に起因する部分が大きい。本発明は、産業界の要望に応えるため、20または40ワイヤの複数のマルチ導体フラットケーブルを共通コネクタ内に接続しようとするものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の電気コネクタと しては、マルチ導体フラットケーブルを嵌合コネクタと 電子デバイスに結合する種々のタイプのコネクタがあ る。しかしながら、これらには、従来より数倍小さい約 0.2mm径の導体ワイヤで形成された複数個のマルチ導体 フラットケーブルについての電気コネクタやその製造方 法は示されていない。このようなワイヤ径を格段に減少 させることにより、ワイヤの中心間隔を略0.3mmに縮小 し、ケーブル当たりのワイヤ数を2.54cm当たり81にす ることができる。米国特許第4,616,893号公報には、印 刷回路の基板間で調整された特性インピーダンスをもつ コネクタが開示されているが、結合されるケーブル、嵌 合コネクタ及び結合される電子デバイスに整合されたイ ンピーダンス特性をもつ複数のフラット、マルチ導体、 信号伝送ケーブル用の解放可能なコネクタについて示す ものではない。適当なインピーダンス及び他の電気特性 がコネクタ内で維持されるように、高精度な中心位置上 の多数導体の経済的な成端を得ることは困難である。単 一サイズのモジュールが繰り返し使われているモジュラ 一構成を用いることによって顕著な製造効率が実現でき る。1つの特別な問題は、多数の導体とコンタクトの適 切な間隔を維持するのは難しい点である。この問題は、 製造較差の累積によって生じるが、従来技術やアセンプ リの個々のコンポーネントをモジュラー素子に分離する ことによっては軽減されない。何故ならば、累積較差が 依然問題となるからである。モジュラー構造において は、これら個々のモジュラーサブアセンブリをハウジン グ内に位置付けることが依然重要である。前述した従来 技術では、ここで述べているような正確、効率良く、便 利で経済的なコネクタ及び製造方法を示していない。公 知の方法とコネクタは、これらのいずれか1つを欠いて いる。これらは、公知の多くの特許が示すように、小寸 法索子を効率的に接続する点にのみ努力が向けられてお り、部品点数、コスト及び材料、部品の利用性の面で問 類がある。

【0005】そこで、本発明の目的は、複数のマルチ導体フラットケーブルのワイヤを他の電気コネクタに結合する電気コネクタを提供することにある。本発明の他の目的は、複数のマルチ導体フラットケーブルのワイヤを単一コネクタを介して印刷回路基板に接続する電気コネクタを提供することである。本発明の更に他の目的は、

3

コネクタへの接続における印刷回路基板空間の使用を最 小化する電気コネクタを提供することにある。本発明の 他の目的は、上述接続の際の不適切な接続を防止する電 気コネクタを提供することにある。

## [0006]

【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するため、本発明による電気コネクタは、複数のマルチ導体フラットケーブルのワイヤを他の電気コネクタのコンタクトに接続する電気コネクタであって、複数の絶縁プロックと、該絶縁プロックの各プロックを通って延び、関連する1つのマルチ導体フラットケーブルのワイヤと接続される複数の信号コンタクト及び接地パスと、前記複数の絶縁プロックを相互に固定位置に支持し、前記他の電気コネクタと解放可能に結合する手段を有する共通ハウジングと、を具えて構成される。

## [0007]

【作用】本発明は、関連するコネクタへの不適切な接続 を排除し、不適切な極性の可能性を除去するコネクタの 機構を含む。他の特徴は、力がコネクタ内にカバー半部 とピン支持プロック間に垂直方向または軸方向だけでな く、水平方向にも加えられ、適切位置の支持プロックの ハウジング半部への超音波溶接を可能とするような横方 向力を与える。他の特徴は、印刷回路基板上の所定位置 にコネクタを保持するため、コネクタ端部で付加機構を 使用していることである。これまでは、かかる付加機構 は、コネクタの長さ方向に沿っており、接続に必要とな る印刷回路基板上の面積が大きかった。更に他の特徴は 製造技術にあり、複数のケーブルの多数のピンが、イン ピーダンス調整、クロストーク減衰等に関する高度な特 性を得るための髙品質環境で結合できるようになってい る。本発明は、複数のマルチ導体ケーブルのワイヤを他 の電気コネクタに接続する電気コネクタであって、電気 的に絶縁された複数のプロックと、各プロックを通して 延びる複数の信号コンタクトと、1つの関連するマルチ 導体フラットケーブルのワイヤを受容する各プロックの 信号コンタクトと、相互に固定位置に複数のプロックを 支持するハウジングとを有する。ハウジングは、他の電 気コネクタと解放可能に結合する手段を有する。この手 段は、ハウジングの端部に解放可能に固定されたクリッ プを含む。これらクリップは、ハウジングの凹部に受容 可能な第1の端部をもつS形状である。電気コネクタ は、更に他の電気コネクタと嵌合するためにハウジング の端部に方向付け手段を有し、電気コネクタを他の電気 コネクタと結合する際、適正な方向付けを確実にする。 方向付け手段は、ポスト対として形成され、各対の1つ のポストは、その対の他のポストの角度付け表面に関し て角度付けられた表面を有する。ハウジングは、複数の ブロックを受容する凹部をもつ嵌合ハウジング半部から 形成される。プロックには、凹部内に受容され、ハウジ ング半部内でのブロックの粗横方向位置付けを確実にす 50

る突起が形成されている。凹部と突起は、コネクタの反対面上で異なり、プロックとハウジング半部間の不適切な位置付けと移動を阻止する。電気コネクタには、プロックを受容し、プロックとハウジング半部間での不適切な位置付けと移動を阻止する棚がハウジング半部に設けられている。プロックとハウジング半部は、超音波溶接により互いに結合されている。

【0008】本発明は、また、電流を印刷回路基板のト レースに導くため、複数の電気絶縁プロックと、各プロ ックを通って延びる複数の信号コンタクトと、複数のブ ロックを相互に固定位置に支持するハウジングとをもつ 第1のコネクタと、複数のマルチ導体フラットケーブル と、印刷回路基板と結合可能な第2のコネクタとを備え る。各マルチ導体フラットケーブルは1つのプロック関 連して動作し、電流を導くための複数の信号ワイヤをも つ。各信号ワイヤは、その関連するプロックの信号コン タクトをもつ電気コンタクト内に剥離自由端をもつ。ま た、第2のコネクタは、第1のコネクタの信号コンタク トを受容するリセプタクルコネクタを有し、マルチ導体 フラットケーブルの信号ワイヤをリセプタクルコネクタ と電気的に結合する。リセプタクルコネクタは、印刷回 路基板のトレースに電気的に接続される。リセプタクル コネクタは、印刷回路基板中の穴を通して延びる延長テ ールを有する。リセプタクルコネクタとこれらのテール は、直角ベンドを含んでいる。本発明は、また各リセプ タクルコネクタのテールを受容し、第2のコネクタと接 続されて位置付けられた開口をもつフラットシールドを 有する。更に、各ブロックを通して延びる延長接地パス と、接地パスを受容する第2のコネクタ内に延長リセプ タクルコネクタを有する。

【0009】複数のプロックとハウジング半部を一緒に 結合し、電気コネクタを構成する方法は、次のステップ から成る。すなわち、互いに平行に複数のプロックを保 持するステップと、複数のプロックの両面上で互いに平 行関係でハウジング半部を保持するステップと、ハウジ ング半部を移動して、複数のプロックと接触させるステ ップと、ハウジング半部内の棚、ブロック、ハウジング 半部内の突起、凹部を通して互いに適正な位置にプロッ クとハウジング半部を支持するステップと、プロックと ハウジング半部とを一緒に音波溶接するステップを有す る。本発明は、また、各ケーブル内の所定のインピーダ ンスを保持するように構成された信号及びグランド導体 をもつ複数のマルチ導体フラットケーブルを、所定イン ピーダンスを変えることなく、第2の電気コネクタに接 続するために電気コネクタを組み立てる以下のステップ を有する。すなわち、本方法は、複数のモジュラーサブ アセンブリを取付部材に位置付けるステップを有する。 各モジュラーサブアセンブリは絶縁ブロック内に複数の コンタクトを有し、取付部材は、少なくとも1つのコン タクトを係合することにより相互に各モジュラーサプア

センプリ内に位置付け、相互に係合コンタクトを正確に 位置付ける手段をもつ。また、少なくとも1つのコンタ クトが取付部材中に保持された状態で各プロックを絶縁 カバー手段に接着することにより、絶縁カバー手段をす べてのモジュラーサプアセンブリに固定するステップを 有する。各モジュラーサプアセンブリ内のコンタクト は、モジュラーサプアセンプリ内に他のコンタクトに相 対して正確に位置付けられた接地バスを含み、取付プロ ックは接地パスと係合して、すべてのモジュラーサブア センブリ内の各コンタクトを相互に正確に位置付ける。 ブロックは、カバー手段に超音波的に接合される。カバ ーは、2つの嵌合カバーから成り、プロックはカバーに 超音波接合され、カバーは相互に超音波接合される。

#### [0010]

【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照し ながら詳述する。図において、類似部分は同様な符号が 付与されている。第1の、または可動電気コネクタ12 を含む本発明による電気システム10が図示されてい る。所定の内部構造を示すため、一部の図面中では、特 定部品は取り除かれている。可動コネクタ12は、複数 20 のマルチ導体フラットケープル14と、印刷回路基板1 8に固定されている嵌合第2の、または固定コネクタ1 6とともに示されている。マルチ導体フラットケーブル 14のそれぞれは、そこに埋め込まれた細く、高密度配 設された複数の導電ワイヤ24を有する電気的絶縁材料 から作られるフラット部材22として形成される。ワイ ヤは、リポンの絶縁材料で互いに平行に分離配置されて いる。可動コネクタ12内のワイヤ端の絶縁材料は、そ れらに関連するコンタクト26と適切に結合するために 剥離 (ストリップ) されている。

【0011】図1と図2には印刷回路基板18が示され ている。印刷回路基板18は、その上面上に第1、つま り可動コネクタ12を解放可能に受容する嵌合第2の、 つまり固定コネクタを支持し、固定コネクタ16と印刷 回路基板18の個々の素子がケーブル14と可動コネク タ12の個々の導体素子により相互接続される。 固定コ ネクタ16は、前面30及び後面32と、端面34,3 6と、上面38及び下面40とで構成されている。下面 40は、印刷回路基板18上に支持されている。相互接 続素子が、印刷回路基板上のトレースへの取付用に嵌合 40 コネクタ上に設けられている。固定コネクタ16の上 面、前面、後面及び端面は、可動コネクタ12の下面4 6と、前面46、後面48及び端面50,52を受容す る。固定コネクタ16には、また上面と下面間に延びる 開口56が設けられている。開口56は、可動コネクタ 12のコンタクト26とバス60を受容するため導電体 リセプタクルコネクタ58を支持し、電流をフラットケ ープルのワイヤと印刷回路基板18のトレース間に導 く。固定コネクタ16の好ましい材料としては、ライナ イト (Rynite) ポリマーがある。ライナイトは、ゼネラ 50

ルエレクトリック社の登録商標である。 可動コネクタ1 2 自体は、電気的絶縁性プラスチック材料から成る複数 の接続可能コンポーネント素子から形成される。接続可 能素子用の好ましい材料としては、ゼネラルエレクトリ ック社の登録商標であるウルテンプ (Ultemp) ポリマー がある。これらの接続可能なコンポーネント素子は、ハ ウジング68を構成する前部カバー半部64と後部カバ ー半部66を含んでいる。ハウジング68は、可動コネ クタ12を印刷回路基板18に固定する。 ハウジング6 10 8は、また導電信号コンタクト26と導電接地パス60 を支持する複数のプロック72を保持するように構成さ れており、マルチ導体フラットケーブル内の導体を成端 し、固定コネクタと印刷回路基板の個々の導電セグメン トとの電気的接続を与える。

【0012】ここで、用いられている前部、後部、上 部、下部、水平及び垂直等の用語は説明上にのみ用いら れている。本発明のコネクタは、任意の水平、垂直、ま たは角度付けられた形でも用い得る。また、マルチ導体 フラットケーブルは、可動コネクタにより受容される と、その主要部は、可動コネクタ、固定コネクタ及び接 地バスの縦中央面にある。内部や外部等の用語は、この 縦中央面に関して解釈されるべきである。更には、本発 明は、本実施例で説明するように、可動第1のコネクタ と固定第2のコネクタに適合する。他の実施例では、上 部コネクタは固定可能で、下部コネクタは可動である。 最後に、両コネクタは可動であることにも注意すべきで

【0013】特に、図2,3,5,7,8及び9を参照 すると、各プロック72は、前面74、後面76、端面 78,80及び上面82、下面44をもつ略矩形部材か ら成る。各プロック72は、モールドにより単一コンポ ーネント部材として製造されており、グランドコンタク トまたはパス60を受容する寸法と形状のコネクタの縦 中心面内に中心スロットまたはスロット86を含んでい る。一つのスロットは、好ましくは、20ピンフラット ケーブルを受容するために用いられている。一対のスロ ットは、好ましくは、グランドピンの半分が1つのスロ ット中に、グランドピンの他の半分が他のスロット中に ある状態で、40ピンのフラットケーブルを受容するた めに利用される。バスは、導電材料、好ましくは金属か ら成るブレード状導電部材であり、U型形状で、その自 由端88は、マルチ導体フラットケーブルのグランドワ イヤの配置、受容を促進するために上方向、外側方向に フレアされて延びている。特に、信号ワイヤ中間部のケ ーブルのこれらワイヤは、電気的グランドとして機能す るワイヤである。バスの上方フレアは、スロット中に下 方に移動を制限する。接地パスの下部は、その延長パス リセプタクルコネクタ92をもつ固定コネクタ16の中 央スロット90内に下方向に受容される。

【0014】各プロック72内には、信号コンタクト2

30

6を受容し、支持するように上部及び下部表面間に垂直 開口94が設けられている。信号コンタクト26は、導 電材料、好ましくは金属から形成され、下部長の主要部 上に矩形断面形状のポストを含む。これら上部は、矩形 断面であるが、プロックの上面に受容され、支持されて いる下部に関して拡大されている。上端部には、コネク タの縦中心面に関して垂直方向にノッチが設けられてい る。各ノッチは、マルチ導体フラットケーブルの単一ワ イヤ、グランドコンタクトワイヤの下部剥離端及びマル チ導体フラットケーブルの信号コンタクトワイヤを受容 10 するU型、または半円下部を有する。グランドコンクタ トワイヤと信号コンタクトワイヤの下部剥離端は、グラ ンドコンタクトパス60と信号コンタクト26により、 それぞれ受容される。接地パスと信号コンタクトは、機 械的及び電気的にケーブルのワイヤを、固定コネクタの 導電リセプタクルコネクタで、印刷回路基板のトレース に、すべての特別に定められた方向に接続するためのも のである。各プロック72は、ハウジング半部の内面と 接触して特別な方向に設けられている。各プロック72 は、その前面と後面上に凹部96と98を有する。凹部 は、一面上に1つ、他面上に2つ形成されている。これ らは、ハウジング半部64と66の内前面及び後面上の 嵌合寸法、位置及び数の突起102と104を受容し、 製造中にプロックのハウジング半部への粗位置合わせ及 び適切な方向付けを行う。こうして、ハウジング内への ブロックの不適切な方向付けが不可能になる (図8と図 9参照)。凹部と突起に加えて、プロックとハウジング 半部の断面図である図8には、かかる寸法と位置の上部 棚110と下部棚112を形成し、プロックをそこに受 容させるハウジング半部内の水平凹部108が示されて いる。この結合は、動作及び使用中と同様に製造中にハ ウジング半部内でブロックの持ち上げ、下降つまり垂直 方向移動を排除する。

【0015】本発明の好ましい実施例では、凹部96、 98と突起102、104との嵌合を用いて行う位置合 わせは、所望のインピーダンス特性を維持するに必要な 髙精度な位置合わせを得るには充分ではない。凹部9 6、98内への突起102、104の係合は、粗位置合 わせを与える。高精度位置合わせは、各モジュラープロ ック72を分離取付部内に位置付け、ハウジング半部6 4と66に関してすべてのモジュラープロック72を髙 精度に位置付けることにより行われる。ハウジング半部 内に受容され、付加ワイヤをもつ各モジュラープロック 72は、モジュラープロックサプアセンプリ100と考 えることができる。この位置付けは、各モジュラーサブ アセンプリ100内の接地パス60が高精度に位置合わ せされている取付アセンブリ300を付加することによ り達成される。取付アセンブリ300は、取付ブロック 302を含み、取付プロック302は、複数のモジュラ ープロックサプアセンプリ100のパス60のそれぞれ 50

を互いに正確な位置に受容するスロット304をもつ。スロット304に隣接して信号コンタクト26を受容する穴306が設けられている。こうして、複数のモジュラーサブアセンブリは、取付ブロック302の正確に規定されたスロット304内に高精度設置された各サブアセンブリ中に、接地バス60とともに並設できる。このような方法によって、すべてのモジュラーサブアセンブリ内での信号コンタクト26とバスコンタクト60の位置付けが、所望の電気特性で達成できる。

【0016】取付プロック302は、ポルト312を介

してサポート310上に固定される。超音波溶接ヘッド 316も、サポート310に固定され、支持溶接される コネクタ部に対する往復運動を行わせる。モジュラーサ プアセンブリを取付サプアセンブリ300内に位置付け た後、ハウジング半部64と66は、その周りに組み立 てられ、これらのインボード端に固定されたリーフばね 314によってサポート310に保持される。ハウジン グ半部64と66は、凹部96と98内に突起102と 104を受容することにより、高精度位置合わせされた モジュラーサブアセンブリ上に組み立てられる。このと き、高精度位置付けモジュラーサブアセンブリ100 は、ハウジング半部64と66に固定されている。同時 に、ハウジング半部64と66は、リーフばね314に よりプロック72に対して所定位置に保持され、超音波 溶接により互いに接合される。このようにして、超音波 接合されたアセンブリが得られ、モジュラーブロックサ ブアセンブリの高精度位置合わせが行われる。 絶縁部材 同士の超音波接合によって、付加誘電体材料の要求は必 要とされない。更に、アセンブリの電気特性は、絶縁ハ ウジングの誘電特性の変化によって変わることはない。 【0017】前及び後ハウジング半部64と66には、 上部内面に隣接して歪軽減凹部116と嵌合歪軽減突起 118が設けられ、ケーブル14を受容保持し、動作中 に、また不意の引っ張りが生ずるような使用中における コネクタ12からの移動を阻止する。 コネクタの付加コ ンポーネント素子が、2つの同様構成のプログラマブル キー122と124である。プログラマブルキーは、商 業利用可能なデパイスである。これらは、キー半部12 6と128と、これらの間の角度付け面130、132 を有する。キーの上半部と下半部は、ハウジング半部と 固定コネクタの端部に隣接した位置合わせ開口134と 136内に位置付けられる。このようにして、可動コネ クタ12は、キーの角度付け表面が平行で、互いに完全 に対向接触しているときにのみ、位置付けることがで き、固定コネクタと嵌合できる。固定コネクタと可動コ ネクタを嵌合するため、可動コネクタを180度回転す ると、プログラマブルキーの嵌合面130と132は嵌 合せず、結合ができない。このキーは、異なるキーの可 助コネクタを固定コネクタへにお結合することを排除

し、キーの回転方向付けに起因する望ましくない結合を

防止する。

【0018】固定コネクタ16に対して、可動コネクタ 12の不適切取り付けの排除は、極性タブ138の使用 により得られる。極性タブは、垂直方向に向けられ、固 定コネクタの前面と後面上に、その上面の若干上に延び て設けられている。2つは一面上にあり、1つは他面上 にある。これら極性タブは、コネクタが相互に適切に挿 入されるときには、可動コネクタの内面内の平行凹部と 嵌合する。固定コネクタ16と可動コネクタ12は、一 対のS型クリップ140を用いて結合される。クリップ 10 は、鰯のような弾性ばね金属であり、その上部端142 は、下方向に面し、コネクタの上部端で凹部144内に 受容されている。これらの下部端で凹部146は、第2 の、つまり嵌合コネクタ16の下端部上のスロット14 8に受容される。第1のコネクタ12を第2のコネクタ 16に対して下方向にスライドするだけで、適切に位置 合わせされたプログラマブルキー122と124によっ てクリップ140下半部を外方向にたわませ、固定コネ クタ16に取り付ける。分離は、指爪、ピン、ペンシル 先端等によってクリップの下端146を内方向に動かす 20 ことにより行われ、各端は、第2のコネクタのスロット を順次クリアできる。プログラマブルキー122と12 4及びクリップ140をコネクタの端部に設けることに よって、側部全長に沿って付加手段を設けた場合と比較 すると印刷回路基板上の取付空間が節約される。

【0019】 通常の動作モードにおいては、マルチ導体 フラットケーブルのすべての他のワイヤ26は、接地バ ス60により受容されているグランドである。マルチ導 体フラットケーブル18のそれぞれの中間ワイヤ26 は、信号をケーブルから印刷回路基板に伝送するように なっている。ケーブルのそれぞれの信号ワイヤは、縦中 央面の一側または他側上の適切な信号コンタクトに向か って外方向に曲げられなければならない。こうしてマル チ導体フラットケーブルの適切なワイヤが印刷回路基板 の適切なトレースと接続され、コネクタの所望の電子機 能を適合、実行させる。フレア部及びその若干下方の接 地パス60の上部端88は、信号コンタクトのU型ノッ チと同様に、これら適切なワイヤを受容する前に、接合 (はんだ付け) 材料で被覆されるようになっている。こ うして、マルチ導体フラットケーブルのワイヤが接地パ スと信号コンタクトの適当な部分と接触され、機械的コ ンタクトが得られる。その後、はんだ付けが行われる。 ケーブルのコネクタワイヤと同様に接地パス及び信号コ ンタクトをもつプロック72は、次に無線周波数エネル ギーで加熱され、信号コンタクトと信号ワイヤ間と同様 に接地バスとグランドワイヤ間のはんだ付け材料を溶解 して、堅固なはんだ付け接続を行う。

【0020】特に、図3に示すように、ケーブルの信号 コネクタワイヤは、90度よりも若干小さい角度、垂直 から曲げられる。これらワイヤを約70度曲げることに 50 10

よって、ベンドから離れた外側部分が信号コンタクトの 外側部分と接触し、信号コンタクトの端部は縦中央面か ら離れる。結合の際に下方向に動かすと、信号ワイヤの 端部は、信号コンタクトにより若干上方向に所望の70 度だけ動かされ、すべての信号ワイヤと信号コンタクト 間の完全な接触を確実にする。上方向たわみは、付加す る約5及び20度間であるが、好ましくは、水平または 90度方向より下である。このワイヤたわみは、はんだ 付け前の各信号ワイヤとその関連信号コンタクト間の堅 固な物理的コンタクトを確実にする。信号コンタクトの U型スロットの径は、導電信号ワイヤとマルチ導体フラ ットケーブルの径と同じか、好ましくは若干大きい。は んだ付けは、ワイヤの少なくとも270度の包囲を行 い、電気的結合と同様に機械的接合を形成する。実際に は、はんだ付け材料は、信号ワイヤをその全長に沿って 全断面をしばしば包囲する。これまでの考えと対照的な ことに、はんだ付けされるワイヤとスロット間の機械的 ウェッジ動作は不要であることがわかり、ワイヤの径 は、好ましくは、スロットの幅またはその湾曲部の径よ りも大きくない。

【0021】好ましい実施例では、はんだ付け材料は、めっき、印刷、シルクスクリーニング、ディッピングまたはレイング等の技術のうち1つの技術によりグランドコンタクトと信号コンタクトの適当な部分に与えられる。好ましい実施例では、はんだ付け材料は、グランドコンタクトと信号コンタクトの上端部上にめっきされ、少なくともU型湾曲部を被覆する、はんだ付けは、剥離ワイヤ端上に供給された商業フラックス材料によって促進される。はんだは、無線周波数、抵抗、レーザまたは蒸発フェーズの加熱方法によってリフローできる。無線周波数は、好ましい実施例である。

【0022】当業者にとって明らかなように、剥離ワイ ヤ端の信号コンタクトへの結合は、ワイヤの中間部のは んだ付け材料と信号コンタクト間の接着剤によって行わ れ、それらの間のはんだ付け材料のリフローによって結 合が行われる。更に注意すべきは、所望の結合は、広汎 な接着結合技術により実行できることである。ハウジン グ半部64と66に対するプロック72の取り付けは、 剥離ケーブル端が信号コンタクトと接地バスに結合され た後、その両面で、プロック近傍において互いに平行に カパー半部を保持するだけで実行される。プロックは、 また図7と図9に示すように互いに平行に保持されてい る。この平行関係を維持しつつ、半部はプロックに向か って同時に、または逐次動かされる。突起、凹部及び棚 によりハウジング半部とブロックは、適正な動作位置の ため嵌合し、ハウジング半部をブロックに対して支持す る。その後、カバー半部及びプロックは、相互にコンタ クト部で超音波溶接され、実質的に永久結合される。こ うして、デバイスは、産業利用の最終アイテムとしての 固定ハウジング半部と嵌合される状態になっている。

【0023】図4には、固定コネクタ216が印刷回路基板に直角構成で取り付けられる本発明の他の実施例が示されている。固定コネクタは、第1の実施例と同様であるが、ピンと位置合わせされて延び、そこで、90度の曲げエリア218を形成するピン受容リセプタクルコネクタが異なる。はんだテール252は、第1の実施例と同様に、印刷回路基板を通して延び、電気接続のためにウェーブはんだ付けされている。この点に関連して、印刷回路基板上のスルーホール固定コネクタが表面実装コネクタとして容易に利用できる。ここで、リセプタクルコネクタは、印刷回路基板の近接側上で成端し、印刷回路基板内のスルーホールを通して延びるのではなく、そこにはんだ付けされている。

【0024】図3と図4は、本発明のすべての実施例で用いられることができるはんだテール脚オーガナイザーまたは環境シールド150と250を示す。各環境シールドは、例えば熱可塑材のような薄く、比較的剛性の電気絶縁材シートである。それは、各固定コネクタ用のテール152と252のアレイよりも若干大きい寸法である。それはテールが分離ホールを通してシールド内に挿入できるような寸法と形状をもち、位置付けられている。製造工程の間、シールドは、そこを通ってテールの長さの約半分の深さまで延びるテールとともに設けられている。その後、製造の際、テールが永久結合前に、印刷回路基板の穴を通して挿入されるとき、シールドは、固定コネクタの下部面との対向接触部まで摺動される。こうして、シールドは、環境パリアを構成し、固定コネクタ内で短時間内の酸化またはさびを排除する。

### [0025]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は複数のマ 30 ルチ導体のワイヤを、単一コネクタを介して印刷回路基板に結合することができるので、使用される印刷回路基板を最少化し、いくつかの別個のコネクタ必要とされる

12

コネクタの不適切結合を防止できる。更に、コネクタの コンポーネントは、組み立て中、適正な位置付けと方向 付けを要求するように設計される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による嵌合コネクタと結合されている複数のマルチ導体フラットケーブルを支持するコネクタの 斜視図である。

【図2】図1に示す実施例の内部構造を示すため一部部 品を取り除いた斜視図である。

(図3)図2に示すコネクタのコネクタ、嵌合コネクタ 及びマルチ導体フラットケーブルの中心を通る断面図である。

【図4】図2と同様な本発明の他の実施例を示す断面図である。

【図5】図2に示すコネクタの正面図である。

【図6】図5に示すコネクタの端部を示す図である。

【図7】図5と図6に示すコネクタの底面図である。

【図8】図5の線8-8に沿った図5~図7のコネクタの断面図である。

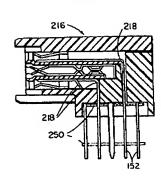
7 【図9】図8の線9-9に沿った図8のコネクタの断面 図である。

【図10】上記図面で示されるコネクタの製造を促進する装置の端部断面図である。

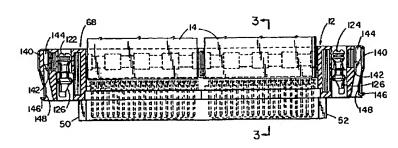
【図11】図10に示す装置の中央部の斜視図である。 【符号の説明】

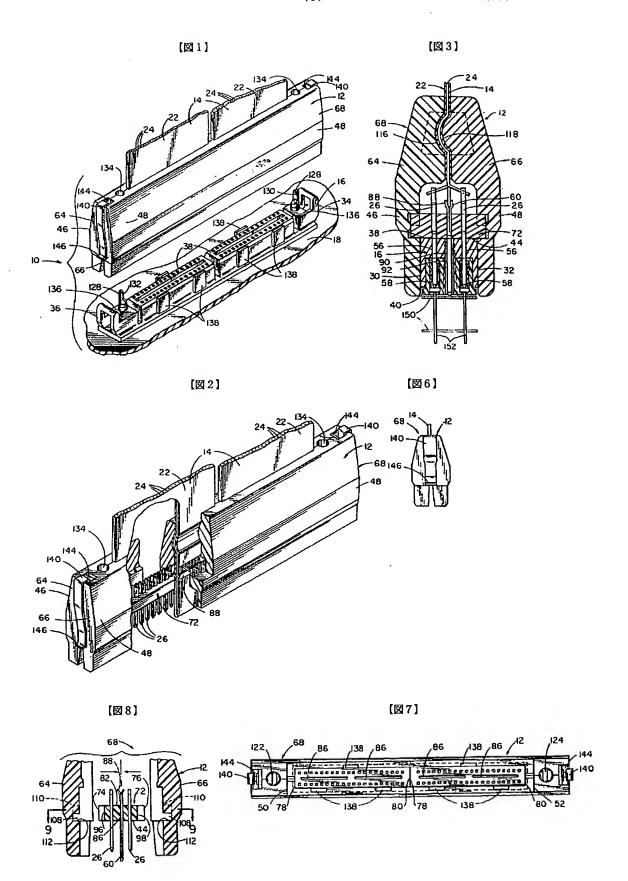
|   | 12, 1 | 6 電     | 気コネクタ | 14  | マルチ |
|---|-------|---------|-------|-----|-----|
|   | 導体フラ  | ットケープ   | V     |     |     |
|   | 2 4   | ワイヤ     |       | 26  | 信号コ |
|   | ンタクト  |         |       |     |     |
| 0 | 6 0   | 接地バス    |       | 68  | ハウジ |
|   | ング    |         |       |     |     |
|   | 7 2   | ブロック    |       | 140 | 解放可 |
|   | 能結合手  | <b></b> |       |     |     |

[図4]

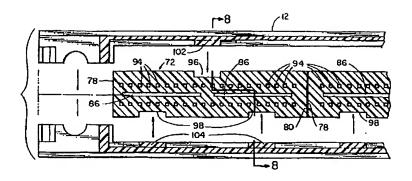


【図5】





[図9]



【図10】

